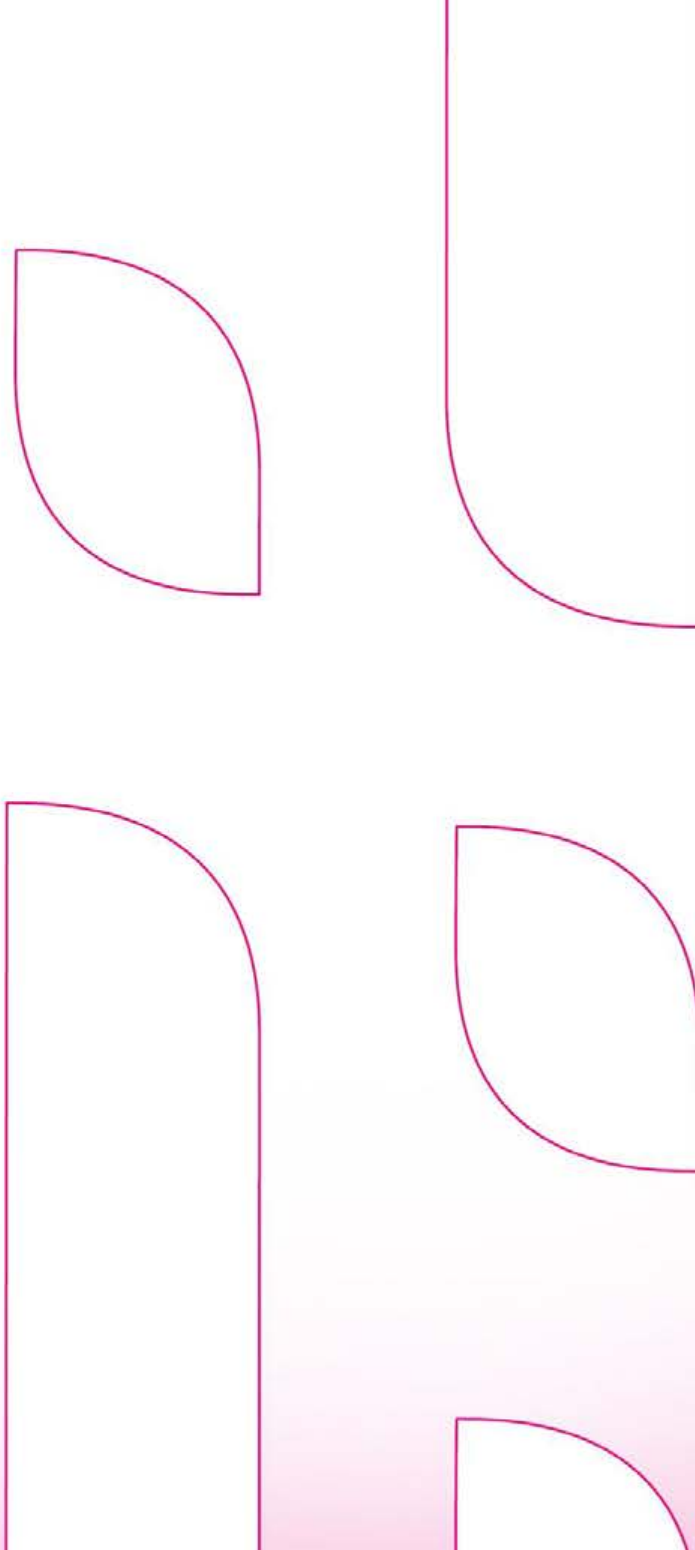


이엔에프테크놀로지

3Q FY2025 Business Result

25년 3분기 실적발표 자료 | 2025.11

ENF



Contents

Chapter 1. Earnings Release

Chapter 2. Q&A

Appendix

Disclaimer

회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

본 자료는 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Chapter 1.

Earnings Release

01. 경영성과 (1) 분기 실적 요약

경영성과 (2) 실적 현황(연결)

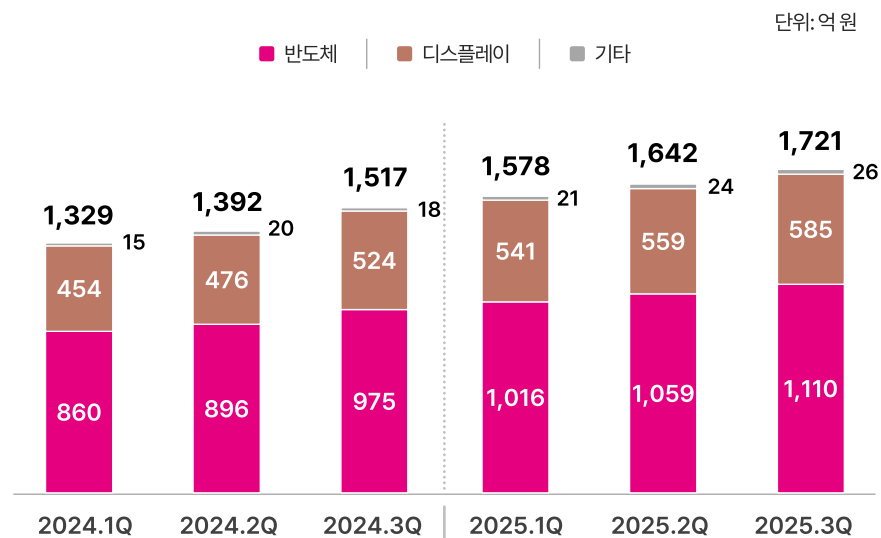
경영성과 (3) 실적 현황(별도)



경영성과 (1) 분기 실적 요약

전방산업 회복에 따른 매출 성장세 지속
신규 설비 등 일시적 비용 증가 및 수익성 다소 둔화

매출액 추이 및 산업별 비중



주: K-IFRS 연결 기준

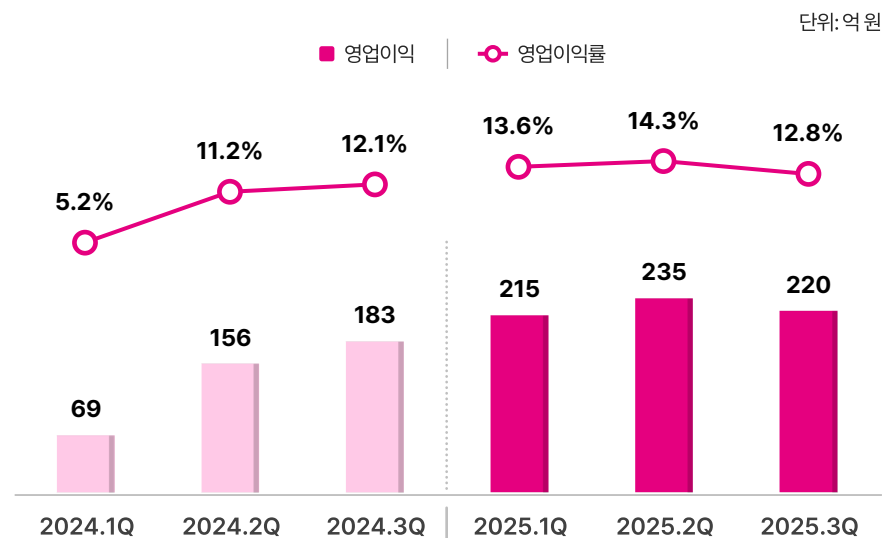
매출 전년 동기 대비 13.4% 증가

전방산업의 생산 확대 및 수요 증가 지속으로
전년 동기·전분기 대비 매출 성장

- 반도체 부문: 업황 호조에 따른 메모리 반도체 수요 증가로 분기 연속 성장 달성
- 디스플레이 부문: OLED 중심 IT·모바일 수요 및 신제품 영향으로 판매 확대 지속, 중국의 디스플레이 산업 확장으로 견조한 실적 유지

자료: 당사자료

영업이익(률) 추이



주: K-IFRS 연결 기준

영업이익 전년 동기 대비 20.2% 증가

주요 원재료 가격 인하 등의 노력으로 전년 동기 대비 영업이익 증가,
신규 설비 초기 비용 등 일시적 비용 상승에 전분기 대비 영업이익 소폭 감소

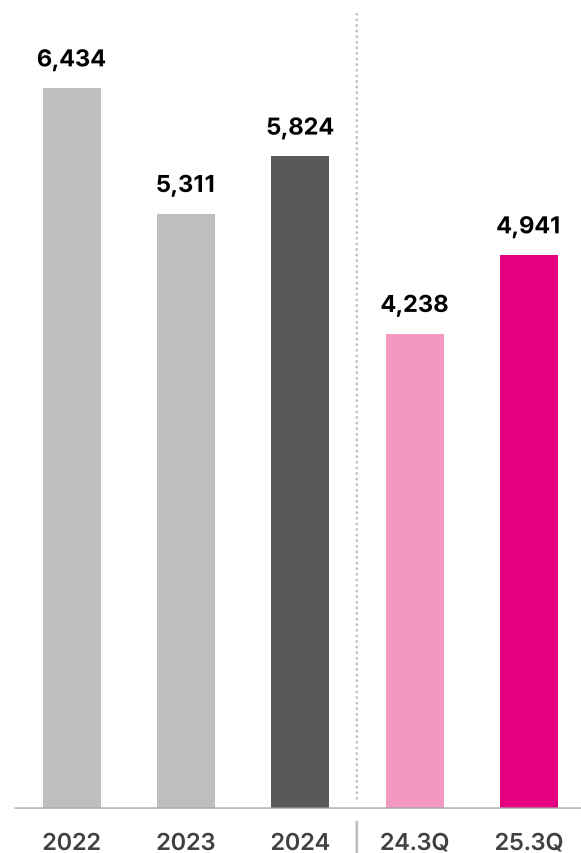
- 신규 설비 가동 준비에 따른 비용 구조 변화 및 일회성 비용으로 수익성 단기 조정

경영성과 (2) 실적 현황(연결)

전년 동기대비 매출 16.6% 증가, 영업이익 63.9% 증가

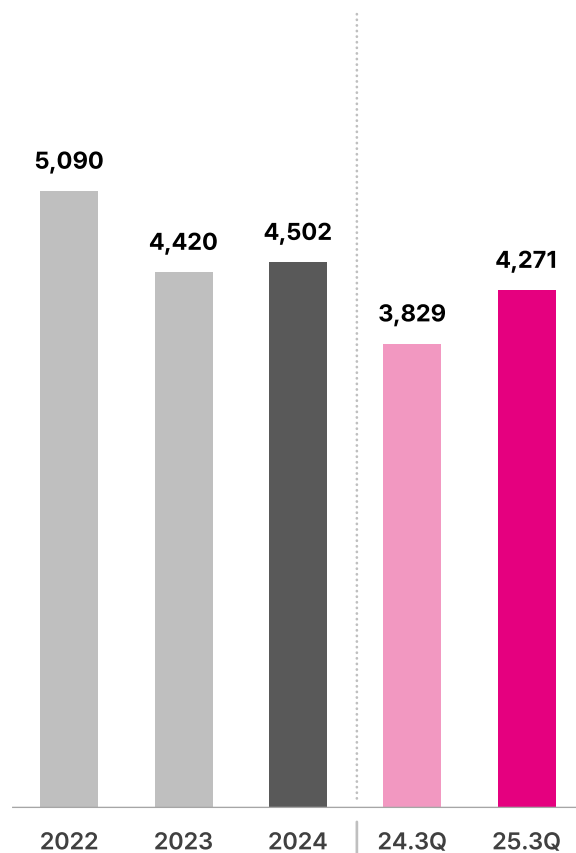
매출액 추이

단위: 억 원



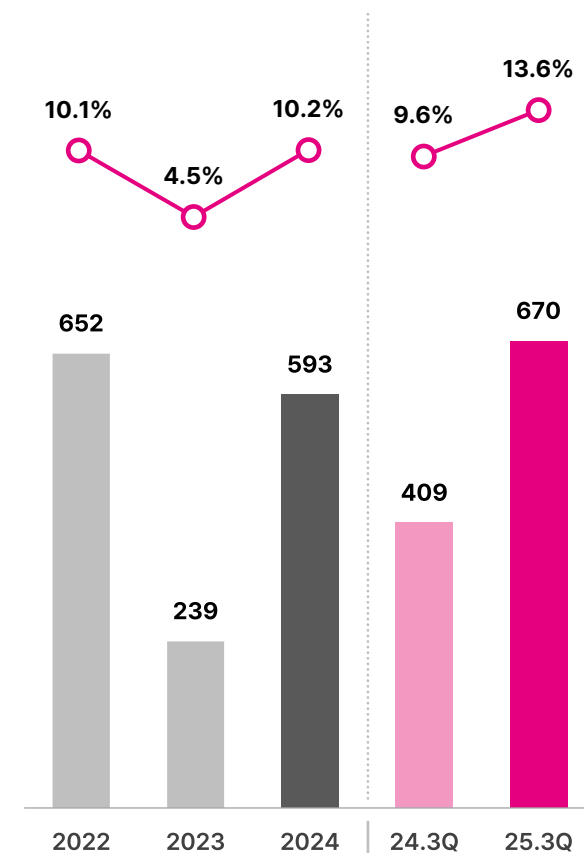
매출원가 및 판관비 추이

단위: 억 원



영업이익(률) 추이

단위: 억 원



주1: K-IFRS 연결 사업보고서 기준

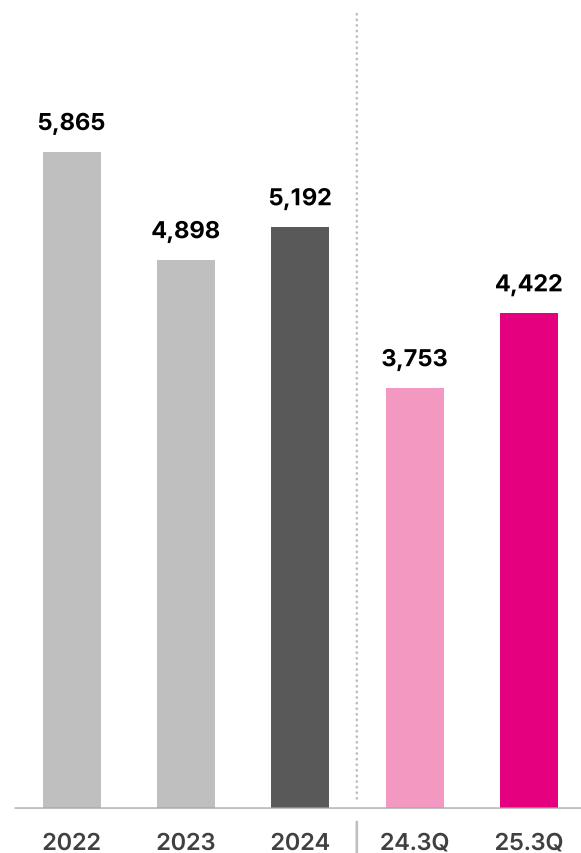
주2: 3분기 금액은 누적 기준

경영성과 (2) 실적 현황(별도)

전년 동기대비 매출 17.8% 증가, 영업이익 61.0% 증가

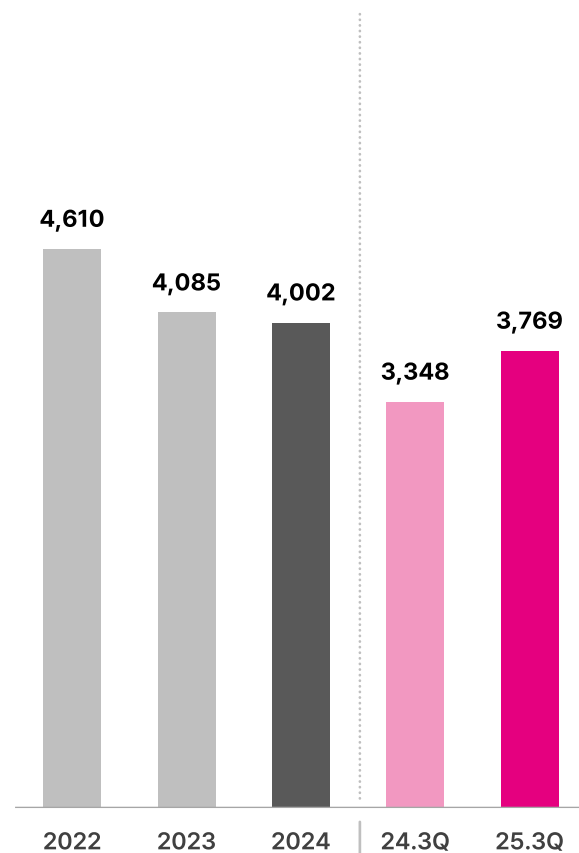
매출액 추이

단위: 억 원



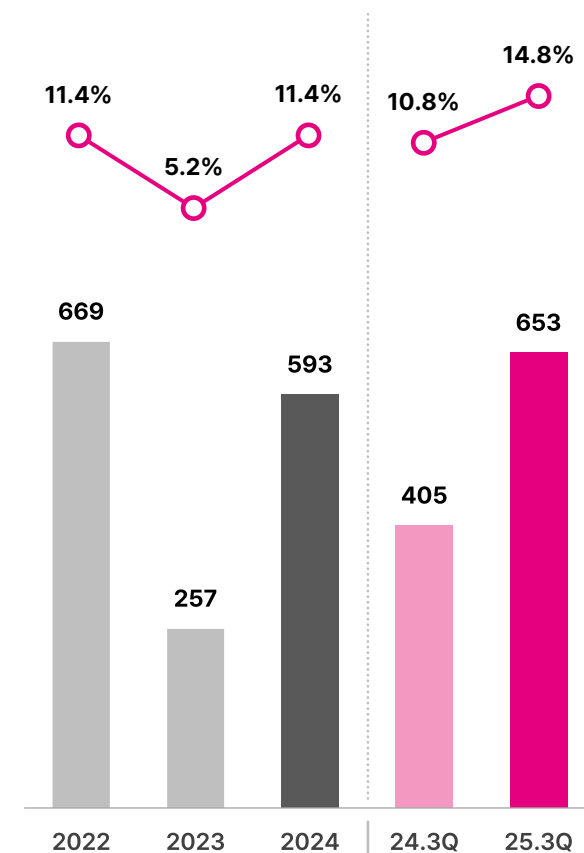
매출원가 및 판관비 추이

단위: 억 원



영업이익(률) 추이

단위: 억 원



주1: K-IFRS 별도 사업보고서 기준

주2: 3분기 금액은 누적 기준

Appendix

- 01. 회사개요
- 02. Business Overview
- 03. 제품 및 레퍼런스
- 04. 소재 기술 노하우 축적
- 05. 요약재무제표(연결)(별도)

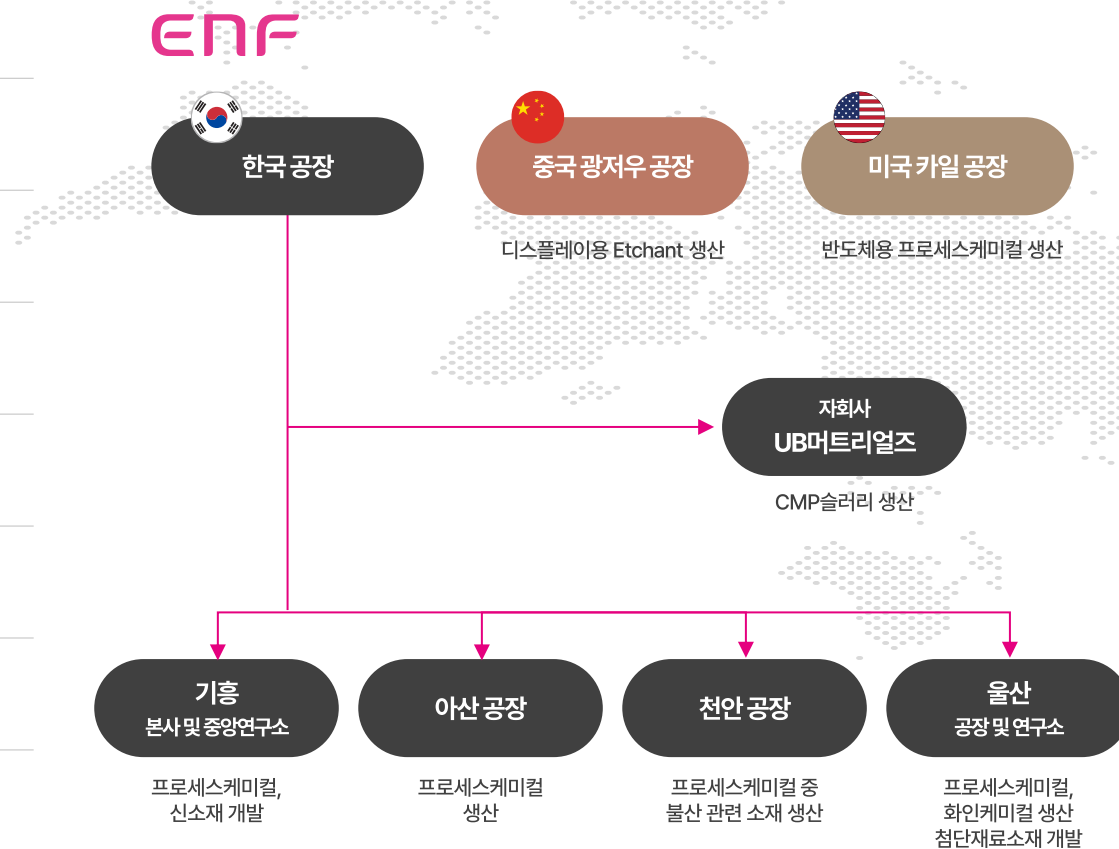


회사현황

회사명	주식회사 이엔에프테크놀로지
대표이사	지용석, 김정수, 박기수
설립일	2000년 5월 1일
자본금	71억 원
임직원 수	618명
사업 분야	반도체 및 디스플레이 제조공정용 특수 화학제품 연구개발 및 제조·판매
주소	경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14
홈페이지	www.enftech.com

자료: 당사자료

주요 사업장



Business Overview

식각액, 신너, 현상액, 박리액 등 반도체 공정별 다양한 소재 공급

반도체 8대 공정 내 사업영역



자료: 당사자료

제품 및 레퍼런스

반도체용 케미컬 제조 전문기술 및 레퍼런스 보유

산업별, 기술별 제품 및 주요 고객사 소개

적용 산업	제품 및 설명			주요 고객사
반도체 (65%)	프로세스케미컬 반도체 포토공정, 식각공정에 사용하는 소재 - 식각액 (Etchant) : 50% HF, BOE 등 - 신너 (Thinners) : 고순도 PGMEA, PGME 혼합물 등 - 박리액 (Stripper) : Cu PERR, WLP용, CIS용 등 - 현상액 (Develop) : TMAH 혼합물, NTD용 등 - 세정액 (Cleaner) : Cu PCMP 등		화인케미컬 반도체 포토공정에 사용하는 소재 - 포토리지스트용 재료 : Photoresist Monomer, Polymer Photo Acid Generator(PAG) - 반사방지막용 재료 : Anti-Reflective Coating Monomer, Polymer - 하드마스크용 재료 : Hardmask (SOC, SOH) Monomer, Polymer	SAMSUNG        
	프로세스케미컬 디스플레이 TFT 공정에 사용하는 소재 - 식각액 (Etchant) : Cu Etchant, Ag Etchant, BOE 등 - 신너 (Thinners) : PGMEA, PGME, nBA 혼합물 등 - 박리액 (Stripper) : 유기계, 준수계 등 - 현상액 (Develop) : TMAH, KOH 혼합물 등 - 세정액 (Cleaner) : OLED 초기/중간 세정제, Ethanol 등	화인케미컬 디스플레이 LCD, OLED에 사용하는 소재 - LCD 유기절연막용 재료 : Binder - OLED 봉지재용 재료 : Binder - OLED 발광층 재료 : R,G,B Host, Dopant 재료	컬러페이스트 디스플레이 패널의 색 표현 품질을 결정하는 소재 - LCD용 재료 : TFT-LCD용 R,G,B 컬러페이스트, BCS용 Black 재료 - OLED 재료 : wOLED 및 QDOLED용 R,G,B 컬러페이스트	

자료: 당사자료

소재 기술 노하우 축적

25년간 글로벌 반도체 및 디스플레이 기업향으로 다양한 소재 양산 공급 및 신규 제품 지속 개발

설립기 2000~2006

케미컬 기술 개발 및 소재 공급 시작

- 2000** 이엔에프테크놀로지 설립
- 2001** 국제인증 ISO 9001, 14001 획득
울산 공장 준공 (프로세스케미컬 및 화인케미컬)
신너 재생 사업 출범
ArF 포토레지스트용 원료 납품
- 2002** 기업부설연구소 설립
- 2003** 충청남도 투자양해각서 체결 (아산 외국인투자지역 입주)
- 2006** 컬러레지스트용 컬러페이스트 공급

성장기 2007~2013

케미컬 소재 본격 양산 및 글로벌 시장 진출

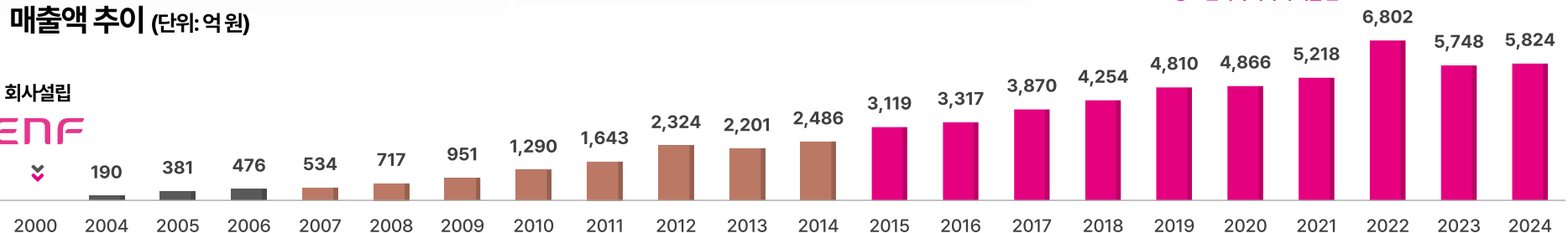
- 2007** 컬러페이스트 본격 양산
이천만불 수출의 탑
- 2008** 아산공장 준공
- 2009** 코스닥 상장
오천만불 수출의 탑
- 2010** 팜테크놀로지 설립
ENF CHINA HOLDINGS 설립
- 2011** 일억불 수출의 탑
- 2012** 울산 R&D 연구동 신축
- 2013** 중국 ENF (Guangzhou) Technology 설립
Cu/Mo 용 Cu 식각액 개발
반도체 에천트(Etchant) BOE 공급 시작

도약기 2014 ~

국산화 등 신규 소재 개발 및 제품군 확대

- 2014** 충남 천안시 투자양해각서 체결 (천안 제5산업단지 입주)
- 2015** **기흥 사옥 및 중앙연구소 준공**
- 2016** 특허기술상 세종대왕상 수상
이억불 수출의 탑
- 2017** ENF (Zhuhai) Technology 설립
- 2018** ENF USA Holdings 설립
제3공장 준공(천안)
ENF KYLE TECHNOLOGY 공장 준공
- 2021** **유비머트리얼즈(주) 인수**
엔이에스머트리얼즈 설립
KYLE 공장 가동, 삼성전자 오스틴공장 프로세스케미컬 공급
- 2022** **고선택비 SPM 세정제 개발 완료**
- 2023** **반도체 패키징 TSV 공정용 Tietchant 개발 완료**
NAND용 고선택비 식각액 개발 완료

매출액 추이 (단위: 억 원)

회사 설립
ENF

자료: 당사자료

요약재무제표(연결)

재무상태표

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.3Q
유동자산	259,137	221,277	246,159	247,585
비유동자산	403,142	437,324	477,392	482,534
자산총계	662,279	658,601	723,551	730,119
유동부채	187,597	221,080	281,201	210,182
비유동부채	83,006	71,279	40,956	76,725
부채총계	270,603	292,359	322,157	286,907
자본금	7,144	7,144	7,144	7,144
자본잉여금	18,118	18,575	18,575	18,575
기타포괄손익누계액	3,780	4,787	11,307	10,879
이익잉여금(결손금)	350,515	329,645	360,365	403,651
비지배지분	12,119	6,091	4,003	2,963
자본총계	391,676	366,242	401,394	443,212

주: K-IFRS 연결 사업보고서 기준

손익계산서

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.3Q 누적
매출액	643,407	531,103	582,434	494,115
매출원가	509,035	442,037	450,232	370,340
매출총이익	134,372	89,066	132,202	123,775
판매비와관리비	69,186	65,192	72,869	56,817
영업이익	65,186	23,874	59,333	66,958
금융손익	922	(7,098)	(4,171)	(7,145)
기타손익	(3,220)	(28,371)	755	1,021
관계회사투자손익	2,477	(8,249)	(2,856)	(390)
법인세차감전이익	65,365	(19,844)	53,061	60,444
법인세비용	19,131	3,339	20,664	15,981
당기순이익	45,002	(23,245)	29,729	44,463

주: K-IFRS 연결 사업보고서 기준

요약재무제표(별도)

재무상태표

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.3Q
유동자산	199,749	150,032	153,036	171,707
비유동자산	322,131	349,202	388,874	404,474
자산총계	521,880	499,234	541,910	576,181
유동부채	115,674	111,960	128,084	79,413
비유동부채	67,104	61,053	32,272	69,079
부채총계	182,778	173,013	160,356	148,492
자본금	7,144	7,144	7,144	7,144
자본잉여금	16,604	16,604	16,604	16,604
기타자본구성요소	-	-	-	-
이익잉여금(결손금)	315,354	302,473	357,806	403,941
자본총계	339,102	326,221	381,554	427,689

주: K-IFRS 별도 사업보고서 기준

손익계산서

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.3Q 누적
매출액	586,491	489,791	519,173	442,172
매출원가	460,971	408,470	400,196	329,275
매출총이익	125,520	81,321	118,977	112,897
판매비와관리비	58,597	55,629	59,644	29,814
영업이익	66,923	25,692	59,333	65,268
금융손익	2,617	(2,889)	13,158	(2,783)
기타손익	(16,745)	(30,527)	(2,854)	(211)
법인세차감전이익	52,795	(7,724)	69,637	62,274
법인세비용	17,710	1,800	13,937	13,969
당기순이익	35,085	(9,524)	56,700	48,305

주: K-IFRS 별도 사업보고서 기준



IR 담당자 연락처 · 070-4492-2721